BSSRDF 設計のための表面下散乱シミュレーション

益池功 玉木徹 金田和文 (広島大学大学院工学研究科)

1. はじめに

コンピュータグラフィックスにおいて、大理石などの半透明 物質をリアルにレンダリングするためには、物質表面上だけで なく、物質内部における光の散乱を考慮した双方向表面下散 乱反射分布関数(BSSRDF)が必要となる. Jensen らは、表面 下の多重散乱光成分を双極子光源を用いて近似した BSSRDFを提案している[1].実際には光の入射角が大きくな ると、表面下散乱によって最も明るくなる位置が入射点からず れてくる.しかし、Jensen らの手法ではそれを表現することがで きない.よりリアルな画像を生成するためには、精度良い BSSRDF が必要となる.

本研究では、よりリアルな画像生成のための BSSRDF 設計 指針を確立することを目指す. すなわち、物質の散乱特性(ア ルベド、位相関数)を変化させて表面下散乱シミュレーション [2]を行い、表面下放射照度分布の特性を調査・検討し、 BSSRDF 設計指針を得る.

2. 表面下散乱シミュレーションとシミュレーショ ンモデル

単散乱光に対して,表面下散乱方程式を光ビームの通過 経路に沿って,それに内接する球ボリュームを用いて離散化 を行う(図1参照).多重散乱光に対しては,初期散乱後の光 ビームが通過する空間全体に対して離散化を行って表面下 放射照度を求める.

図 2 にシミュレーションモデルを示す.物質のアルベドを 0.999 とし, Henyey-Greenstein 位相関数[1]を用いる.

3. 調査項目

表面下放射照度分布の特性を検討するために、以下の項 目を表面下散乱シミュレーション[2]を用いて調査・検討する. (1)単散乱光と多重散乱光の影響度

二重散乱の影響度を次式により算出する.

$$\alpha = \frac{E_2}{E_1 + E_2} \times 100[\%]$$
(1)

ここで, *E*₁, *E*₂はそれぞれ単散乱と二重散乱による表面下放射 照度である.

入射角 $\theta = 60^{\circ}$ のとき,図2の斜線領域における影響度分 布を図3(a)に、位相関数パラメータgを変化させたときのx軸 上での影響度を図3(b)に示す.二重散乱の影響が入射点か ら離れるにつれて大きくなることが分かる.また, x が正の部分より負の部分の影響度が大きくなることが分かる.

(2)表面下放射照度分布形状

入射角 θ =60°, 位相関数パラメータ g=0.8 のときの放射照 度分布を図 4 に示す.

(3)表面下放射照度最大点と入射角との関係

図4より、単散乱よりも二重散乱の方が放射照度のピークが 入射点から離れていくことが分かる.

4. おわりに

本稿では、BSSRDF 設計のための表面下放射照度分布の 特性を調査・検討した。今後の課題は、入射角、アルベドを 変えて、表面下放射照度分布の詳細な特性を調査し、 BSSRDF 設計指針を確立することである。



図4表面下放射照度分布(図2斜線領域)

参考文献

[1] H. W. Jensen, S. R. Marschener, M. Levoy, P. Hanrahan, "A practical model for subsurface light transport", Proc. SIGGRAPH'01, pp. 511-518, 2001.

[2] 益池功, 玉木徹, 金田和文: "光ビームを用いた表面下散乱方程 式の解法に関する研究", 2007 年電子情報通信学会総合大会情報・ システムソサイエティ特別号特別企画「学生ポスターセッション」, p.83, 2007.